

御中

プロダクト/プロセス変更通知書
Product/Process Bulletin (PB)

件名: MC9S08QG4/8, QA2/4 テスト工程変更に関するお知らせ

《お願い》
誠に勝手ではございますが本通知をもちまして次項に記載しました変更日以降、
該当製品の変更を開始致しますので何卒御理解の程お願い申し上げます。
尚、不明な点がございましたら弊社担当営業へおたずね下さい。



2010年5月10日

フリースケール・セミコンダクター・ジャパン

MSG_Tactical Marketing

該当GPCN番号:

14097

変更内容:

MC9S08QG4/8, QA2/4製品シリーズにおけるテスト工程において高温テスト及び低温テストの省略をお知らせいたします。

変更理由:

安定供給のため。

対象製品:

添付の対象製品リストをご参照ください。

変更（変更品出荷）時期:

変更開始日： 随時変更いたします。

変更品の見分け方:

その他:

FIT、機能、信頼性に変更はございません。

JPCN2010-0033 [PB14097] に係る対象製品一覧

MC9S08QA2CDNE
MC9S08QA2CFQE
MC9S08QA2CPAE
MC9S08QA4CDNE
MC9S08QA4CFQE
MC9S08QA4CPAE
MC9S08QG4CDNE
MC9S08QG4CDTE
MC9S08QG4CDTER
MC9S08QG4CFFE
MC9S08QG4CFFER
MC9S08QG4CFKE
MC9S08QG4CFQE
MC9S08QG4CPAE
MC9S08QG4CPBE
MC9S08QG4MDNE
MC9S08QG4MDTE
MC9S08QG4MFFE
MC9S08QG4MFKE
MC9S08QG4MFQE
MC9S08QG4MPAE
MC9S08QG4MPBE
MC9S08QG8CDNE
MC9S08QG8CDNER
MC9S08QG8CDTE
MC9S08QG8CDTER
MC9S08QG8CFFE
MC9S08QG8CFFER
MC9S08QG8CFKE
MC9S08QG8CFQE
MC9S08QG8CPBE
MC9S08QG8MDNE
MC9S08QG8MFFE
MC9S08QG8MFKE
MC9S08QG8MFQE
MC9S08QG8MPAE
MC9S08QG8MPBE
MPR083EJ
MPR083EJR2
MPR083Q
MPR083QR2
MPR084EJ
MPR084EJR2
MPR084Q
MPR084QR2
SC9S08QG8TCDTE
SC9S08QG8TCDTER